

ФОРУМ T-FLEX PLM 2023

ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЛИДЕРСТВУ!

24 мая 2023

Москва, «Отель Монарх»



Предварительная программа Форума

T-FLEX PLM 2023 - от импортозамещения к технологическому лидерству!

Пленарная сессия

Открытие форума

Приветственное слово генерального директора компании «Топ Системы» Кураксина Сергея Анатольевича

Приветствие от участников форума

Комплекс T-FLEX PLM 2023 – достижения и перспективы

Кураксин С.А. - генеральный директор компании «Топ Системы»

Кочан И.Н. - заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий компании «Топ Системы»

Демонстрация использования современных инструментов проектирования сложных изделий

Кураксин С.А. - генеральный директор компании «Топ Системы»

Кочан И.Н. - заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий компании «Топ Системы»

Перерыв. Обед

T-FLEX CAD – современные инструменты проектирования изделий различного назначения и сложности

Секция 1

Демонстрация новых возможностей 3D моделирования системы T-FLEX CAD. Уникальные возможности моделирования, применение средств параметризации для решения прикладных задач и инновационные инструменты автоматизации проектирования. Разработка электротехнических компонентов изделий в T-FLEX Электротехника.

T-FLEX DOCs – ядро PLM платформы

Секция 2

Представление и демонстрация ключевых инструментов управления инженерными данными об изделии. Управление конфигурациями изделий, организация и использование мастер-данных (MDM), быстрая настройка модели данных и многое другое.

Проектное управление на базе платформы T-FLEX PLM

Секция 3

Проектирование на основе требований, инструменты системной инженерии и многоуровневое управление проектами на платформе T-FLEX PLM.

Секция 4

Инструменты инженерного анализа

Современные инструменты инженерного анализа на платформе T-FLEX PLM и партнёрские САЕ-решения. В рамках секции планируется демонстрация возможностей продуктов T-FLEX Анализ, T-FLEX Динамика, а также первое представление нового продукта T-FLEX Детали машин.

Секция 5

Технологическая подготовка производства

Представление новейших платформенных инструментов технологической подготовки производства (T-FLEX Технология) и разработки программ для станков ЧПУ. В рамках секции планируется представление нового продукта линейки T-FLEX PLM, разрабатываемого компанией «Топ Системы» – T-FLEX CAM.

Секция 6

Российское ядро геометрического моделирования RGK

Представление возможностей и архитектуры нового продукта компании «Топ Системы» – ядра геометрического моделирования RGK. В рамках секции планируется встреча с разработчиками.

Секция 7 (закрытая)

Платформа T-FLEX PLM 3-го поколения – создание инструментов проектирования сложных и высокотехнологичных изделий (Секция для руководителей конструкторских подразделений и IT служб, участие в данной секции дополнительно подтверждается компанией «Топ Системы»)

Современное состояние и ближайшие перспективы развития инструментов платформы T-FLEX PLM. Переход от классического конфигурирования структур изделий к современному комплексному проектированию мультидисциплинарных изделий любой сложности.

Подведение итогов Форума

Ответы на вопросы.



Место проведения:

Отель «МонАрх»,

Москва, Ленинградское шоссе, 31А, стр.1 (м. Динамо)

Дата проведения: 24 мая 2023г.